

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

経営の基本理念

常に最先端技術を追求し、お客様にご満足いただける精巧比なき、価値ある製品をつくり、社会に貢献する

連結売上高
700億円

営業利益率
16%

ROE
17～18%

配当性向
45%以上

② 中長期の経営戦略

1. グローバルNo.1戦略

平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.1を目指す。
世界に類のない総合砥粒加工機メーカーとして市場での競争力向上に取り組む

3. コスト削減強化

外部支出費削減、新製品のコスト管理強化、全社品質管理システム確立、最適生産拠点への生産シフト継続で経営体質を強化

2. 売上・利益安定化

超高精度研削盤の販売事例世界展開、汎用研削盤の業種別販売戦略、半導体関連装置の新製品開発により安定的な売上と粗利を確保

4. 資金効率改善

棚卸資産削減、売上債権回収促進、機動的な資金調達により有利子負債削減と資金効率改善を推進

③ 対処すべき課題

① 景気変動への耐性強化

- ・ 景気に左右されない強固な経営体質の確立・定着を目指す
- ・ 売上及び収益率の安定化により安定的事業収益力を実現

② 市場環境への対応

- ・ 米国関税政策・中国貿易摩擦・為替変動・地政学リスクへの注視が必要
- ・ AI・IoT活用の生産性向上、環境負荷低減製品への対応
- ・ 北米・中国・インドなどでの市場シェア拡大と新興国需要への対応

③ 半導体市場での競争優位性構築

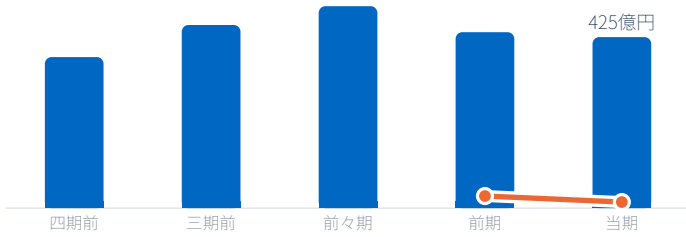
- ・ パワー半導体向け次世代新機種の先行開発を推進
- ・ 生産キャパシティ増強のための生産設備・技術開発棟への投資実施

面接で使えるポイント

- ・ 社是『技術は正しく』から1935年創立以来、精巧比なき製品づくりを追求する企業
- ・ 2030年長期ビジョンで平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.1を目指す
- ・ 2028年3月期に連結売上高700億円、営業利益率16%を達成する中期経営計画を推進中

証券コード 6125

業績の推移（売上＝棒／営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

暗記する数字3つ

連結売上高
425億円営業利益率
3.6%財務健康度
51点 / 100点

将来性 雨 / 就活偏差値 45.8（当サイト算出の参考指標）

平均年収
620万円

機械内 154位/208社

平均年齢
42.6歳

機械内 95位/209社

平均勤続
15.8年

機械内 99位/209社

女性管理職
1.7%

機械内 144位/168社

男性育休
100.0%

機械内 4位/169社

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース一言

